



2019年9月26日

各 位

会 社 名 : 株式会社レスターホールディングス  
(コード : 3156 東証第一部)  
代表者名 : 代表取締役社長兼 COO 栗田 伸樹  
問合せ先 : 執行役員  
経営企画部 部長 高嶋 直輝  
(TEL : 03 - 3458 - 4623)

**PCIホールディングス株式会社の子会社の株式一部譲受け(合弁会社化)並びに  
合弁会社の合併に係る基本合意書締結のお知らせ**

当社は、2019年9月26日付にて、下記のとおり、資本業務提携先であるPCIホールディングス株式会社(以下、「PCIホールディングス」という。)との更なる協業強化を目的に、①PCIホールディングスの完全子会社である株式会社シスウェーブ(神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長 山下泰弘、以下「シスウェーブ」という。)の保有株式のうち一部を当社が譲り受けること(以下、「本株式譲渡」という。)、及び、②PCIホールディングスとの合弁会社であるVSE株式会社(東京都品川区、代表取締役社長 須藤裕二、当社グループによる株式保有割合50%、以下「VSE」という。)とシスウェーブとが合併すること(以下、「本再編」という。)に向けた協議開始に関する基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株式譲渡による合弁会社化及び合併の概要及び目的

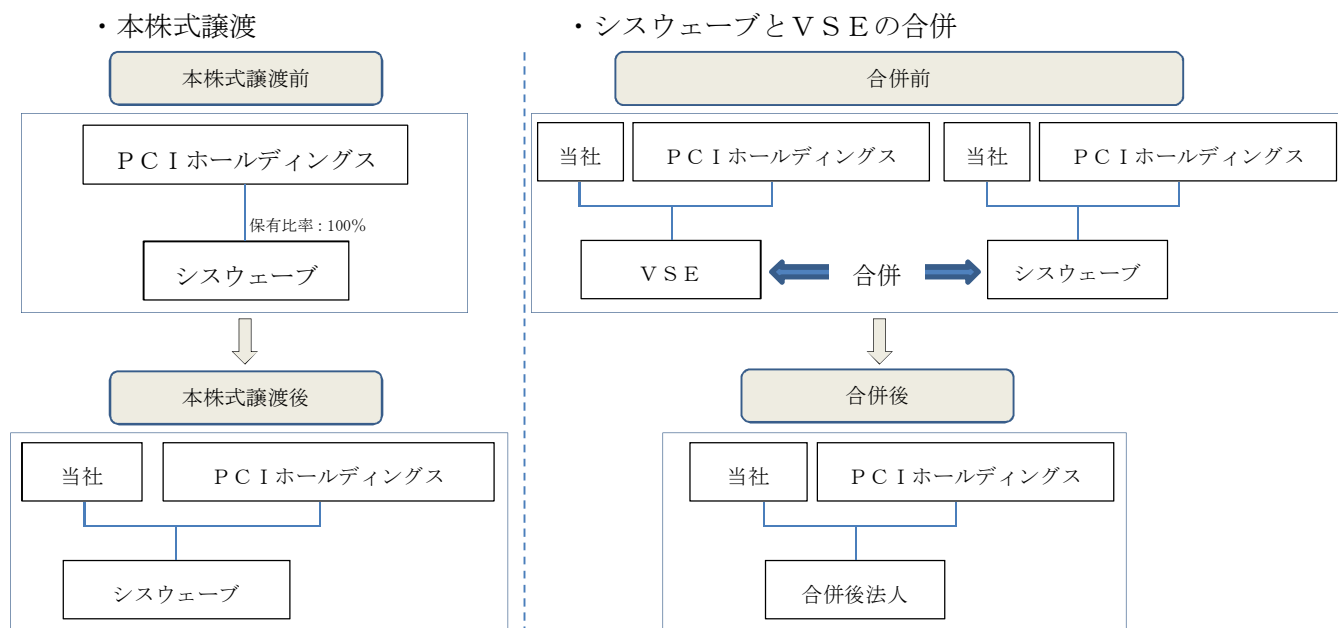
当社グループは、『情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します』という経営理念のもと、『世界・社会貢献・共創と革新』をキーワードに、各事業が規模と収益の役割を担い、エレクトロニクス総合商社の実現を目指しております。当社は、ハードウェア、ソフトウェアの融合によるIoT/IoEソリューション事業を展開するPCIホールディングスとの共創を通じ、デバイス事業及び電子機器事業におけるリソースの有効活用やシナジー創出、植物工場事業におけるシステム開発といった「技術」を軸とした強固な資本業務提携を行ってまいりました。

今回、両社の合弁会社であるVSEと、LSI設計受託・LSIテスト関連サービスを行うシスウェーブを合併し、両社の技術的な繋がりを一層強化することで、事業規模の拡大だけでなく、新たな市場・新たな顧客層とのビジネスを創出し、技術領域の拡大が実現します。本再編により、半導体の設計から評価までを一括して提供できる体制や、FPGAを用いたシステム・ボード開発体制が整うなど、「技術」をサービスから付加価値へと転換させることが可能となります。

また、当社とP C Iホールディングスとの資本業務提携契約締結の際に企図していた、以下の5つの効果がより促進されるものと考えております。

- ① 両社リソースの有効活用等、シナジー創出の加速
- ② 新規顧客層の獲得と包括的なソリューションの提供
- ③ 半導体・電子部品メーカーに対する高付加価値の創造
- ④ ハードウェア、ソフトウェアの融合によるI o T / I o Eソリューション事業領域の拡大
- ⑤ セキュリティ分野の推進・発展

【本再編の概要図】



2. 当社とP C Iホールディングスの協業変遷

年月	事項
2018年6月	従来から植物工場事業のシステム開発などで協業関係にあったP C Iホールディングスとの資本業務提携契約を締結
2018年9月	当社孫会社（当時）のV S E株式の一部を譲渡し合弁化 ※「技術領域と機能の拡充」、「技術連携による新たな事業の創造」等のシナジーを発揮
2019年5月	当社子会社（当時）の株式会社インフィニテック株式の一部を譲渡し合弁化 ※各社の更なる企業価値向上を目指し、提携を強化

### 3. 株式の一部を譲受けする会社の概要及び譲受けの概要

(1) 名 称	株式会社シスウェーブ
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目 17 番 5 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 西村 光太郎 代表取締役社長 山下 泰弘
(4) 事 業 内 容	L S I 設計受託、L S I テスト関連各種サービス等
(5) 資 本 金	90 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 2 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	15,880 株
(8) 譲 受 株 式 数	7,940 株 (予定) ※当社 50%保有 (非連結)
(9) 譲 受 価 格	未定

### 4. 株式譲受先の概要

(1) 名 称	P C I ホールディングス株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目 21 番 19 号 東急虎ノ門ビル 4F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 原口 直道
(4) 事 業 内 容	エンベデッドソリューション事業、ビジネスソリューション事業、I o T / I o E ソリューション事業、半導体トータルソリューション事業を主とした情報サービス業 (純粋持株会社)
(5) 資 本 金	10 億 4,623 万円
(6) 設 立 年 月 日	2005 年 4 月 11 日
(7) 連 結 純 資 産	51 億 62 百万円 (2018 年 9 月期)
(8) 連 結 総 資 産	92 億 53 百万円 (2018 年 9 月期)

### 5. シスウェーブと合併する会社の概要

(1) 名 称	V S E 株式会社
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目 32 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 須藤 裕二
(4) 事 業 内 容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート
(5) 資 本 金	1 億円
(6) 設 立 年 月 日	1987 年 2 月 20 日
(7) 株 主 の 状 況	P C I ホールディングス株式会社 : 50% (連結) 株式会社レスターエレクトロニクス : 50%

※当社完全子会社である株式会社レスターエレクトロニクスの保有株式のすべてが当社に譲渡された後、当該合併を行う予定です。

## 6. 日 程

(1) 本再編に係る 基本合意書締結日	2019年9月26日(木)
(2) 株式譲渡に係る取締役会決議日 及び株式譲渡契約書締結日	2019年11月中旬(予定)
(3) 合併に係る取締役会決議日 及び合併契約書締結日	2019年11月中旬(予定)
(4) 合併契約効力発生日	2020年1月1日(水)(予定)

## 7. 業績に与える影響

本件に伴う2020年3月期連結業績に与える影響は軽微です。今後、本再編に向けた協議の進捗に応じて公表すべき事項が発生した時点で速やかに開示いたします。

以 上